

中国电器工业协会非晶合金材料应用分会文件

中电协非晶〔2024〕5号

关于召开首届非晶合金涂层产业发展与技术 进步推进会的通知

各相关单位：

近年来，随着风力发电、石油化工、煤热发电、海洋工程、船舶制造等领域新应用需求持续增长，非晶合金涂层优异的防腐耐磨特性得到行业高度认可，日渐成为表面处理领域新质生产力的代表。为推动非晶合金涂层应用研究与产业化科学高质量发展，中国电器工业协会非晶合金材料应用分会定于2024年10月27日在武汉召开首届非晶合金涂层产业发展与技术进步推进会。会议拟邀请国内外相关领域知名专家、科研工作者和产业链工程师作主题演讲并研讨交流。会议期间，还将研讨非晶涂层相关标准研制等工作。会议设立展览区，展示近年来推动非晶涂层发展设备、仪器和具体成果。会议由华中科技大学、

材料成形与模具技术全国重点实验室、非晶中国大数据中心、江苏碧姆帝新材料科技有限公司承协办。

具体通知如下：

一、会议内容：

（一）会议主题

- 1、我国非晶合金涂层技术的研究进展
- 2、非晶合金涂层在关键领域的应用与性能验证
- 3、低成本高效铁基非晶涂层粉的制备与性能关系研究
- 4、非晶合金涂层在高温环境下的稳定性研究
- 5、铝镁合金非晶合金涂层商业化应用
- 6、非晶合金粉喷涂工艺难点及解决方案
- 7、非晶合金涂层在材料表面改性中的应用
- 8、非晶合金涂层的行业标准和规范研制研讨
- 9、高熵非晶涂层研究进展和未来展望
- 10、非晶涂层在工程应用中遇到几大亟需解决的技术难点
- 11、非晶合金镀产业发展新方向和新市场
- 12、非晶合金复合涂层在重大工程中应用与实践
- 13、非晶合金涂层仿生工艺优势和典型案例分析

（二）研讨交流

（三）非晶合金涂层标准研制座谈

二、会议时间：

2024年10月26-27日（26日会议报到、标准座谈，27日会议）。

三、会议地点：

华中科技大学先进制造大楼西楼 A308 会议室（地址：湖北省武汉市洪山区 1037 号）

四、其他事项：

1、会议费

会议费：2000 元/人（在 9 月 30 日之前报名缴费可享受 1600 元/人）。请所有参会代表提前反馈参会回执（详见附件），并将费用汇入以下账户，汇款请备注“非晶涂层会议”。

账 户：中国电器工业协会

账 号：0200296409200128153

开户行：中国工商银行北京科技园支行

本次会议只提供增值税电子普通发票，会后 3 个工作日内提供。

2、会议住宿统一安排，费用自理。住宿地点：华中科技大学国际学术交流中心 8 号楼/6 号楼。

3、会议不安排接送，请合理安排行程。

4、详情及附件见非晶合金公众号（fjhj888）和非晶中国

网(www.bmgchina.com)。

5、会议欢迎相关单位联办或协办；欢迎参展或者赞助，具体方案详询会务组。

六、会务组联系人

祁 萍 19106233377（同微信）

蔡明秋 19106233388（同微信）

附件：参会回执

中国电器工业协会非晶合金材料应用分会

2024年9月18日



抄送：中国电器工业协会

中国电器工业协会非晶合金材料应用分会 2024年9月18日印发

附件：

编号：(由会务人员填写)

参会回执

姓名		性别		职务/职称	
电子邮件				手机号码	
工作单位					
开票信息	本次会议只提供增值税电子普通发票。 单位名称： 纳税人识别号：				
住房及用餐	大床房：348 元/单早；双床房：398 元/双早 10 月 26 日 大床房 <input type="checkbox"/> 双床房 <input type="checkbox"/> 不住 <input type="checkbox"/> 晚餐 <input type="checkbox"/> 10 月 27 日 大床房 <input type="checkbox"/> 双床房 <input type="checkbox"/> 不住 <input type="checkbox"/> 午餐 <input type="checkbox"/> 晚餐 <input type="checkbox"/>				

说明：

- (1) 参会回执请反馈到会务联系人微信。
会务联系人：祁萍 19106233377 (同微信号)、蔡明秋 19106233388 (同微信号)
- (2) 参会者一人一表，此表可复印。
- (3) 乘车指南：
天河机场：距离华中科技大学约 34.5 公里。

打车：全程约 60 分钟。

地铁：全程约 1 小时 43 分钟。乘坐地铁 2 号线至珞雄路站下车，步行 440 米至华中科技大学南 2 门进校。

武汉站：距离华中科技大学约 10.4 公里。

打车：全程约 40 分钟。

地铁：全程约 60 分钟。乘坐地铁 4 号线至中南路站，转乘 2 号线至珞雄路站下车，步行 440 米至华中科技大学南 2 门进校。

汉口站：距离华中科技大学约 19.5 公里。

打车：全程约 40 分钟。

地铁：全程约 60 分钟。乘坐地铁 2 号线至珞雄路站下车，步行 440 米至华中科技大学南 2 门进校。

武昌站：距离华中科技大学约 9.8 公里。

打车：全程约 20 分钟。

地铁：全程约 30 分钟。乘坐地铁 4 号线至中南路站，转乘 2 号线至珞雄路站下车，步行 440 米至华中科技大学南 2 门进校。